

技术简讯

[1 / 2]

FAM-CN-0079-A

MELSEC iQ-F系列I/O模块(扩展电缆类型)包装箱的变更通知

■出版年月

2023年11月

■相关机型

FX5-16EX/ES、FX5-16EYR/ES、FX5-16EYT/ES、FX5-16EYT/ESS、FX5-16ER/ES、FX5-16ET/ES、FX5-16ET/ESS、FX5-16ET/ES-H、FX5-16ET/ESS-H

感谢您继续支持三菱电机MELSEC iQ-F系列微型可编程控制器。

关于MELSEC iQ-F系列I/O模块(扩展电缆类型)的包装箱尺寸及缓冲结构的变更，特此通知。

此外，产品本身的一般规格、性能规格、功能及外形尺寸与以往产品相比并无变更。

1 对象机型








品名	型号
输入模块	FX5-16EX/ES
输出模块	FX5-16EYR/ES、FX5-16EYT/ES、FX5-16EYT/ESS
输入输出模块	FX5-16ER/ES、FX5-16ET/ES、FX5-16ET/ESS
高速脉冲输入输出模块	FX5-16ET/ES-H、FX5-16ET/ESS-H

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
NAGOYA WORKS: 1-14, YADA-MINAMI 5-CHOME, HIGASHI-KU, NAGOYA 461-8670, JAPAN

2 变更内容

如下变更包装箱的尺寸与内部缓冲结构。此外，变更回收标志，并添加二维码。

项目	变更前	变更后
包装箱外形尺寸	105 (W) ×92 (D) ×90 (H) [mm]	111 (W) ×92 (D) ×90 (H) [mm]
包装箱的形状		 <ul style="list-style-type: none">箱盖形状的改变将缓冲材料从一张变更为两张
回收标志 二维码	   <p>回收标志</p>	   <p>回收标志</p> <p>二维码</p>

3 变更理由

为了提高包装品质。

4 预计变更时期

从2023年12月生产的产品开始依次替换。
根据库存情况，在流通阶段新旧包装有可能同时存在。
敬请谅解。

修订记录

副编号	修订年月	修订内容
A	2023年11月	第一版

商标

The company names, system names, and product names mentioned in this technical bulletin are either registered trademarks or trademarks of their respective companies.
In some cases, trademark symbols such as ‘™,’ or ‘®,’ are not specified in this technical bulletin.